



核心参数

Parameter list

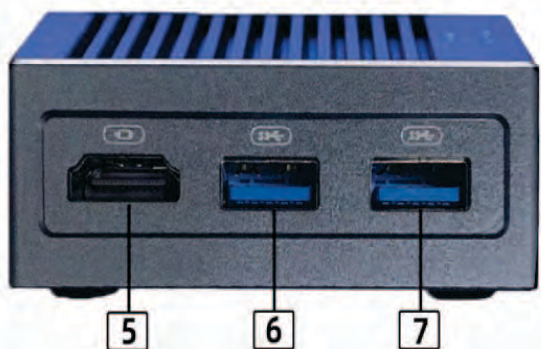
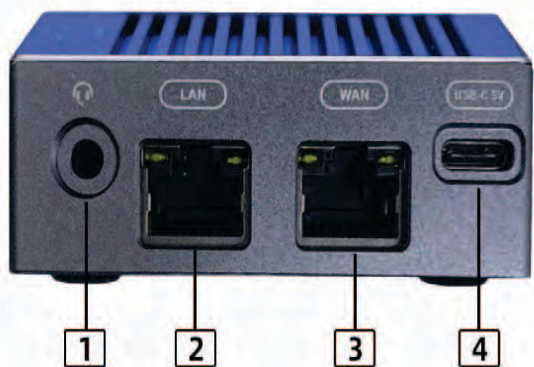
CPU	RK3399 (28 f √ HKMG ÷ ≥), ÷ Δ ◇ □ 2.0GHz
内核/线程	ARM i ∫ 64 CE¥ ç Δ , a " big.LITTLE ¥ - ∫ ° □ , Å ∫ Cortex-A72(¥ ∫)+ Å ∫ Cortex-A53(- ∫ £
硬件加速	÷ ≥ AES° Ω √ μ " ° ° Å
GPIO	10 pin
RTC	2Pin 1.25mm
内存	LPDDR4 1G/(4G MAX)
内置存储容量	TF Card ç '
EMMC	NC, 128GB MAX
网络	÷ ≥ " Å Ö 10/100/1000Mbps£ ÷ ≥ Ethernet° TX/RX:935Mbps
USB	2*USB3.0
按键	1*μ ' ° ° 1*...∩ ° ° 1*ø □ ∞ ° £ ' CE " £
系统支持	OpenWRT° CentOS8° DEBIAN10
I/O接口	Type-C 5Vμ ' Ω ø ° 1*LAN° 1*WAN° 1** Δ +...∩ ∞ ° ° 2*USB3.0° 1*HDMI ≥ Ω ø
内部插针	RTC° GPIO° Debug

BIOS参数

BIOS Function

显示模式	HDMI显示, 最大分辨率4096*2304@ 30HZ
启动模式	通电自启动、网络唤醒

工作环境	环境温度: -10~+40摄氏度	相对湿度: 5%~75%无冷凝
工作电压	Type-c 5V输入	
静电	B类(接触放电2K、空气放电4K)	
存储环境	环境温度: -10~+40摄氏度	相对湿度: 5%~75%无冷凝



01	1*音频+烧录键	02	LAN网口	03	WAN网口
04	TYPE-C 5V电源接口	05	HDMI	06	USB3.0
07	USB3.0				

尺寸 L 72mm*W 70mm* H 24mm

重量 净重：157g

毛重：309g

参数说明 | Specification

产品特点 超级迷你小巧，独一无二的外观设计，云端专用电脑

散热方式 被动散热（主动散热）

背挂方式 无

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单

电源适配器 * 1	电源线 * 1
产品说明书 * 1	合格证 * 1

装箱方式 1、5、10